

上海韦尔半导体股份有限公司

关于 2017 年度现金分红说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：上证 e 互动 <http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 4 月 10 日披露了公司《2017 年年度报告》及其摘要、《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。公司 2017 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，现就主要原因补充说明如下：

公司主营业务为半导体分立器件和电源管理 IC 等半导体产品的研发设计，以及被动件（包括电阻、电容、电感等）、结构器件、分立器件和 IC 等半导体产品的分销业务。

公司半导体产品的研发设计领域，由于半导体产品受到技术升级、市场格局、应用领域等因素影响，整个半导体行业具有周期性波动的特点。随着半导体产品研发周期的不断缩短和技术革新的不断加快，新技术、新工艺在半导体产品中的应用更加迅速，公司为了适应市场技术革新节奏需要不断加大研发投入。

公司电子元器件代理及销售领域，由于下游消费电子市场需求量较大，部分产品市场产能紧张，为保证市场占有率及客户需求，公司需要进一步加大备货，导致公司经营活动现金流出金额不断加大。

目前，公司发展处于成长期，未来公司发展需求仍需继续投入更多的资金。

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况及公司 2017 年度利润分配预案，公司决定通过网络在线互动的方式召开 2017 年度现金分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1、 召开时间：2018 年 4 月 23 日下午 15:30-16:30

2、 召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）

3、 召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事兼总经理马剑秋先生，董事会秘书兼财务总监贾渊先生将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2018 年 4 月 23 日下午 15:30-16:30 直接登录上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，在线直接与公司参会人员互动沟通交流。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券投资部

电话：021-50805043

传真：021-50152760

电子邮箱：stock@sh-willsemi.com

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日